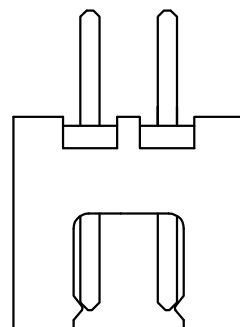
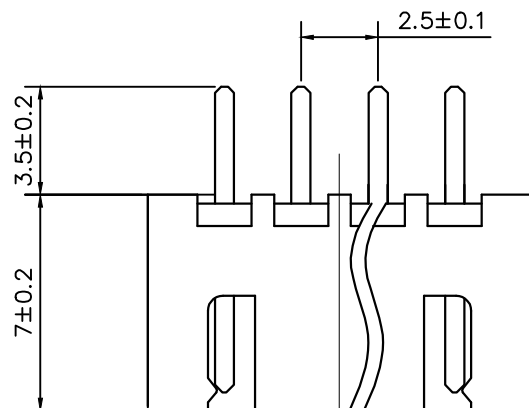


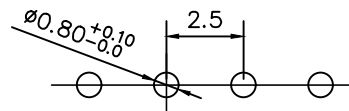
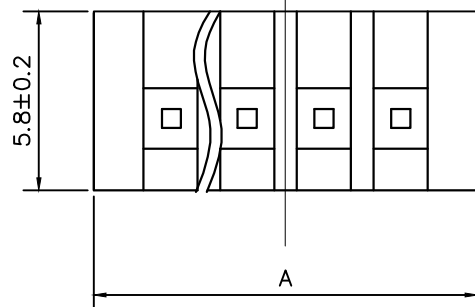
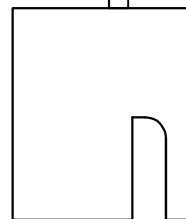
标记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修改
REVISE日期
DATE核准
APPROVE

Pin	DIM A	DIM B
2	7.50	0.00
3	10.00	2.50
4	12.50	5.00
5	15.00	7.50
6	17.50	10.00
7	20.00	12.50
8	22.50	15.00
9	25.00	17.50
10	27.50	20.00
11	30.00	22.50
12	32.50	25.00
13	35.00	27.50
14	37.50	30.00
15	40.00	32.50
16	42.50	35.00



2PIN

0.63±0.05



PCB LAYOUT

技术要求:

适应基板厚度: 1.2mm~1.6mm

温度范围: -25℃~85℃

额定电压: 250V AC/DC

额定电流: 3A

接触电阻: ≤0.01 Ω

绝缘电阻: ≥1000M Ω

耐压: 1000V AC/minute

2	插针	铜	镀锡	
1	基座	PA66	米色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品名 TITLE	针座
料号 PART NO	HC-XH2. 54-2A-M

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)比列
SCALE

1:1



X.X ±0.35 X' ±3.00"

单位
UNIT

MM

制图
DRAW

AhYe

X.XX ±0.25 X.X' ±2.00"

张数
PART NO

1 OF 1

审核
CHECKED

夏操云

X.XXX ±0.15 X.XX' ±1.00"

版本
REV

A

批准
APPROVE

赵亮亮

